

台股盤中分析	
盤勢分析	受費城半導體指數拉回拖累，拖累週四台股早盤向下低開，電子權值股走弱，加上記憶體及模組、晶圓代工、IC 封測、藥品、航空、營建、金融等族群不振下，指數最低一度來到 47754 點(下跌 402 點、-0.83%)，所幸載板、矽智財、LED、矽晶圓製、PCB 材料、散熱模組、資安概念股走強，維繫市場人氣，截至 11 點，指數跌幅收斂至 100 餘點，預估全日成交量 7500 億元。 標普美國製造業及服務業 PMI 雙雙實現強勁增長，使得市場擔憂通膨情勢恐無法控制，在 Fedwatch 數據顯示 FED 10 月升息機率增至七成、美國長天期公債殖利率再度飆升下，拖累高估值科技股及晶片股走勢，週三美股四大指數全面收黑，週四台股因費半指數拉回而向下低開，所幸 5 日線支撐仍有守。儘管中秋長假前夕台股觀望氣氛濃厚、中東地緣政治紛擾仍在，所幸川習會營造市場溫和氣氛，加上 9 月 FOMC 會後全球股市呈現利空出盡走勢，預期台股短線創高後進行關震盪，長假過後有望再度走強續創新高。
強勢股	載板股走強，先前產地標示爭議利空淡化，加上 ABF 載板供給持續吃緊，可高出低進操作。 資安概念股強勢，商用軟體與雲服務年複合成長率表現亮眼，加上資安與企業數位轉型為剛性需求，高出低進。
弱勢股	記憶體族群走弱，受國際大廠股價走弱拖累，惟美光下週即將公布財報，逢回可低接介入。